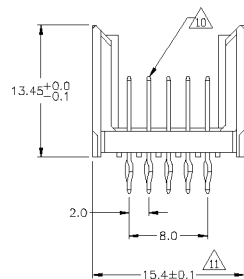
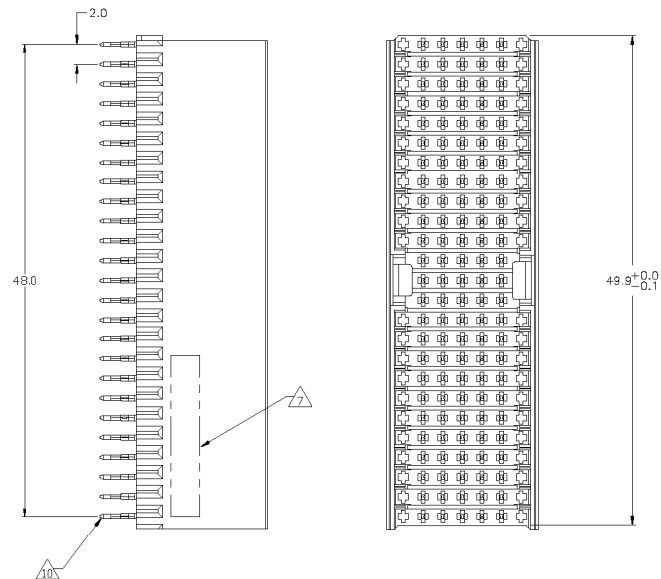


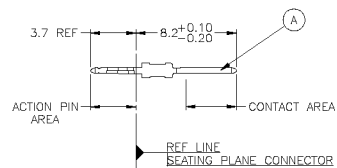
REV. NO.		REV. DESCRIPTION		DATE		BY		CHK	
AD	00	B	REV. PER. EOP-11-007552	11 APR 11		RC	CW		

CONNECTOR ASSEMBLY EXEMPLARY LOADED $\triangle$



CONTACT DIMENSIONS

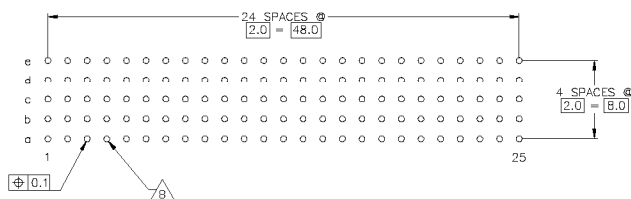
SCALE 5:1



CONTACT LAYOUT

	z	a	b	c	d	e	f
1	A	A	A	A	A		
2	A	A	A	A	A		
3	A	A	A	A	A		
4	A	A	A	A	A		
5	A	A	A	A	A		
6	A	A	A	A	A		
7	A	A	A	A	A		
8	A	A	A	A	A		
9	A	A	A	A	A		
10	A	A	A	A	A		
11	A	A	A	A	A		
12	A	A	A	A	A		
13	A	A	A	A	A		
14	A	A	A	A	A		
15	A	A	A	A	A		
16	A	A	A	A	A		
17	A	A	A	A	A		
18	A	A	A	A	A		
19	A	A	A	A	A		
20	A	A	A	A	A		
21	A	A	A	A	A		
22	A	A	A	A	A		
23	A	A	A	A	A		
24	A	A	A	A	A		
25	A	A	A	A	A		

RECOMMENDED PCB-HOLE LAYOUT COMPONENT SIDE SHOWN



PLATED THRU HOLES PARAMETERS

REFERENCE APPLICATION SPECIFICATION

2	3	1	3	3-5646731-0
2	6	1	2	1-5646731-9
2	5	1	2	5646731-9
2	4			5646731-4
2	3			5646731-1
FINISH				PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT:		REV. B.CAPBO	SKILLER	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		REV. G SKIPPER	SKILLER	MALE ASSEMBLY, Z-PACK 2mm HM, TYPE A/B	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		REV. G SKIPPER	SKILLER	108-19082	
D-PAC ±0.2		APPLICATION SPEC	114-19029	108-19082	
MATERIAL 1		WEIGHT	114-19029	114-19029	
SEE TABLE		CUSTOMER DRAWING	100779	5646731	
		SCALE 4:1	SHEET 1 OF 2	REV. 1	

DATE FOR PUBLICATION

REVISIONS					
P	LTH	DESCRIPTION	DATE	OWN	APD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—

1. MATERIAL:
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
HOUSING: GLASS-FILLED POLYESTER.
2. GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING
(ENTIRE CONTACT): 1.27µm MIN NICKEL AND ACTION
PIN: 0.5µm MIN TIN.
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.
3. CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 2.
4. CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 1.
5. CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-12
CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.
6. CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-12
UNCONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS.
7. CONNECTOR MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE.
ADDITIONAL CHARACTERS OR MARKINGS, AS WELL AS THE LOC
MAY BE ADDED FOR TRACEABILITY BASED UPON MANUFACTURE
8. PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID
PATTERN DEFINED BY CONTACT LAYOUT.
9. FOR ACTUAL PIN LOADING SEE "CONTACT LAYOUT".
10. FOR ACTUAL PIN DIMENSIONS SEE "CONTACT DIMENSIONS".
11. TO BE MEASURED AT BOTTOM OF SHROUD.
12. CONNECTOR LUBRICATED WITH BELCORE APPROVED LUBRICANT,
TECHNICAL REFERENCE: TR-NWT--001217 ISSUE 1, SEP 1992.
13. 0.76µm MIN. GOLD PLATING AT MATING SURFACES.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9